

FirePro™ S7150 (Active Cooling)

GPU-

Spezifikationen

GPU-Architektur: Graphics Core Next (GCN) 3rd Gen

Lithografie: 28nm

Stream-Prozessoren: 1792

GPU-

Speicher

Speichergöße: 8 GB

Speichertyp: GDDR5

Speicherbandbreite: 160 GB/s

Speicher ECC-Unterstützung: Nein

Board-

Spezifikationen

Bauform: PCIe Add-in-Karte

Bus-Typ: PCIe® 3.0 x16

TBP: 150W

Kühlung: Passiv

Board-Breite: Einzelsteckplatz

Board-Länge: 9.5" (241 mm)

Board-Höhe: Volle Höhe

Externe Stromanschlüsse: 1x PCIe 6-pin

Monitorausgänge

None

Zusätzliche Features

Unterstützte Technologien

AMD MxGPU Technology
Unified Video Decoder (UVD)
Video Code Engine (VCE)
DirectX® 12-Technologie
OpenGL 4.6
OpenCL 2.0

3D-Stereoausgabe: Nein

Software- API- Unterstützung

DirectX®: 12.0 (feature level 12_0)

OpenGL®: 4.6

OpenCL: 2.0

Vulkan®: 1.0

Produktgrundlagen

Produktfamilie: FirePro™

Produktlinie: FirePro™ S-series

Plattform: Server